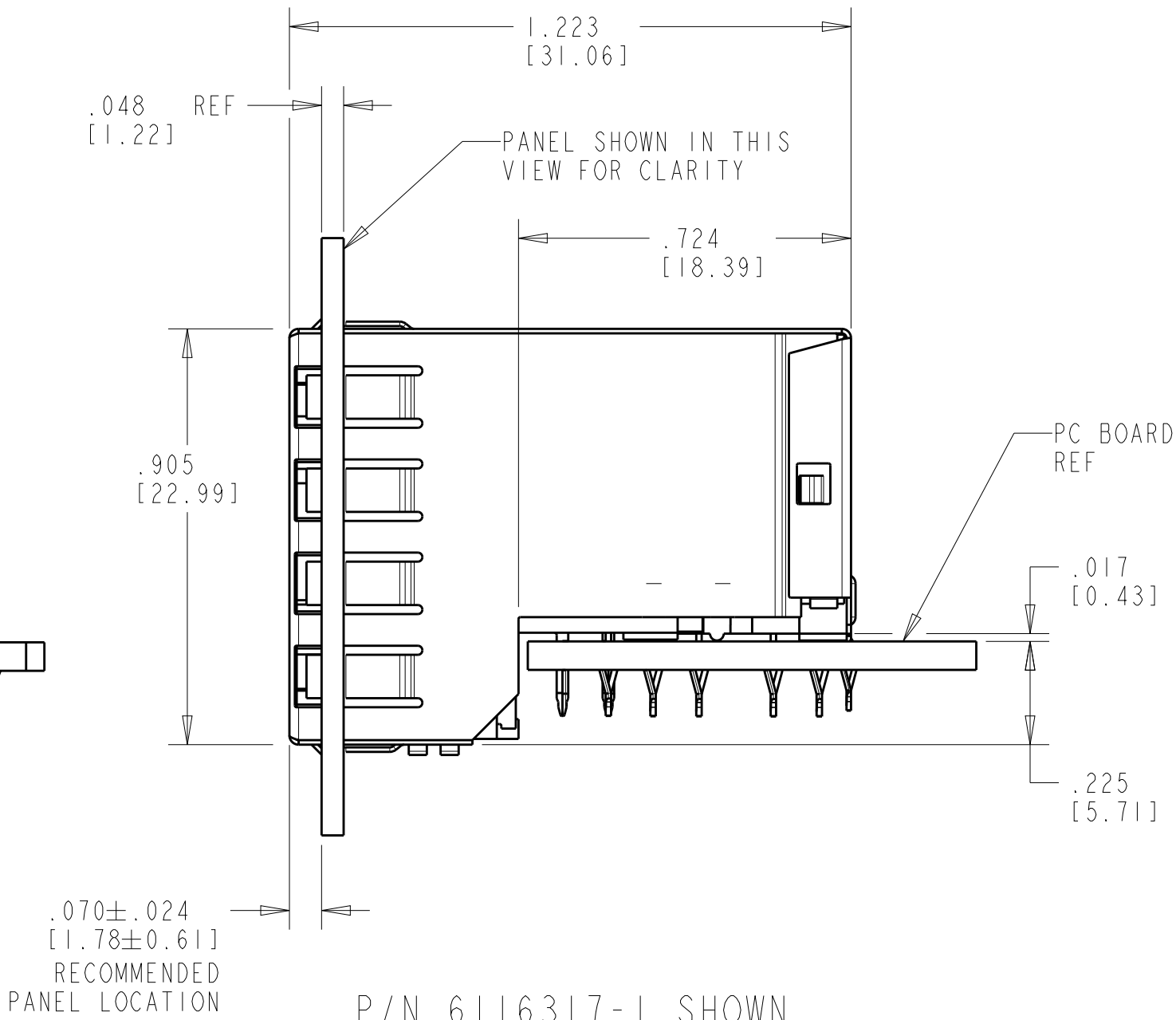
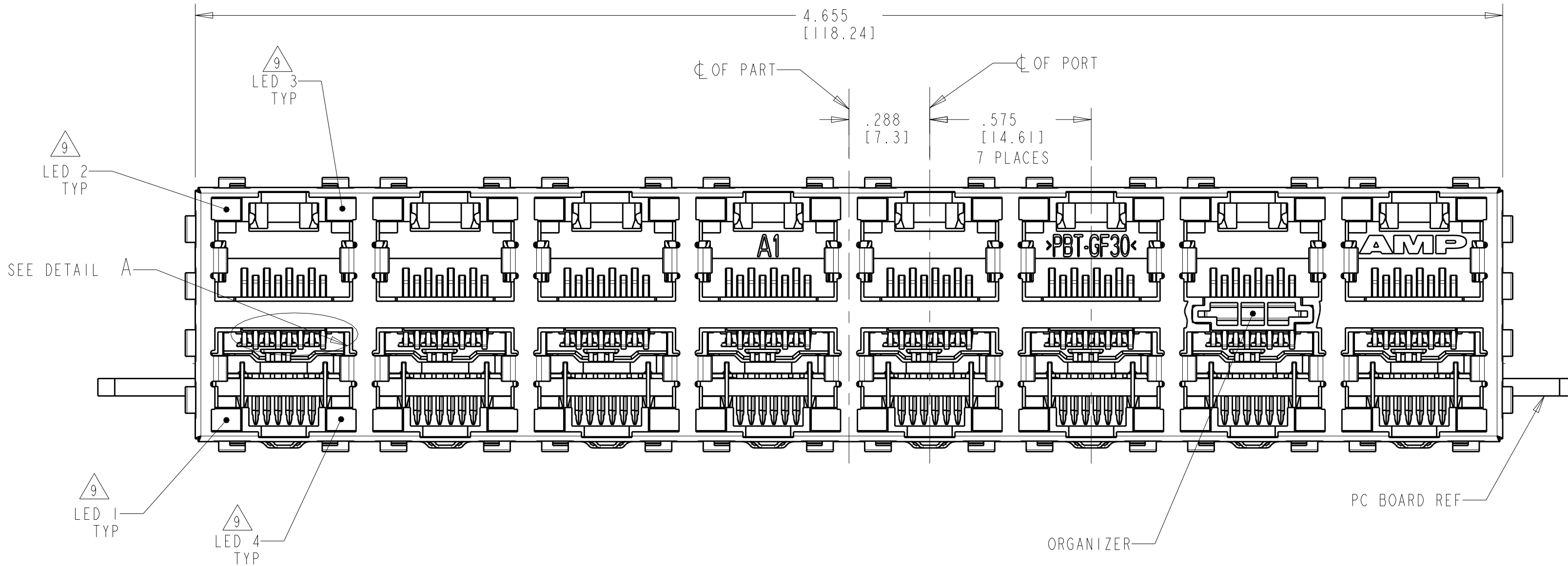
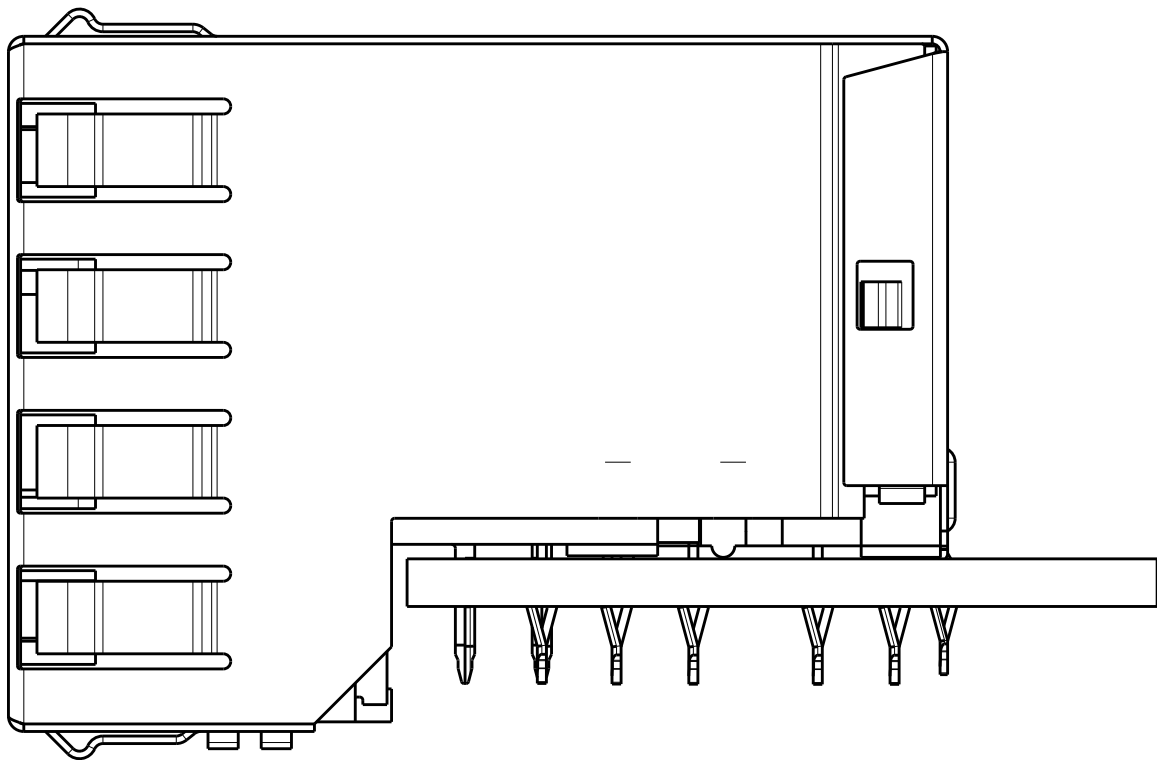


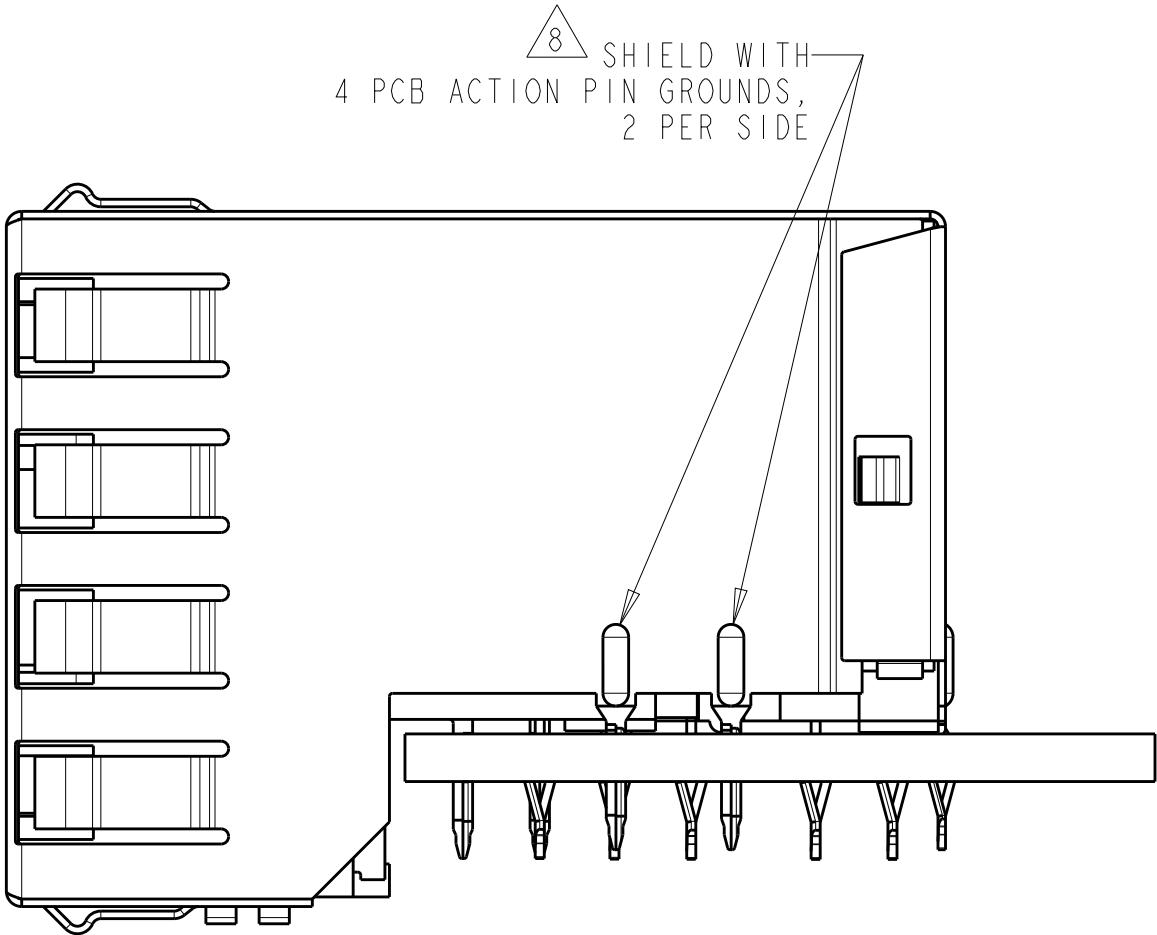
LOC		DIST		REVISIONS					
AA		22		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					C2	REVISED PER ECO-11-005033	04MAY11	RK	HMR
					D	ECO-15-006810	22JAN2016	LL	SH



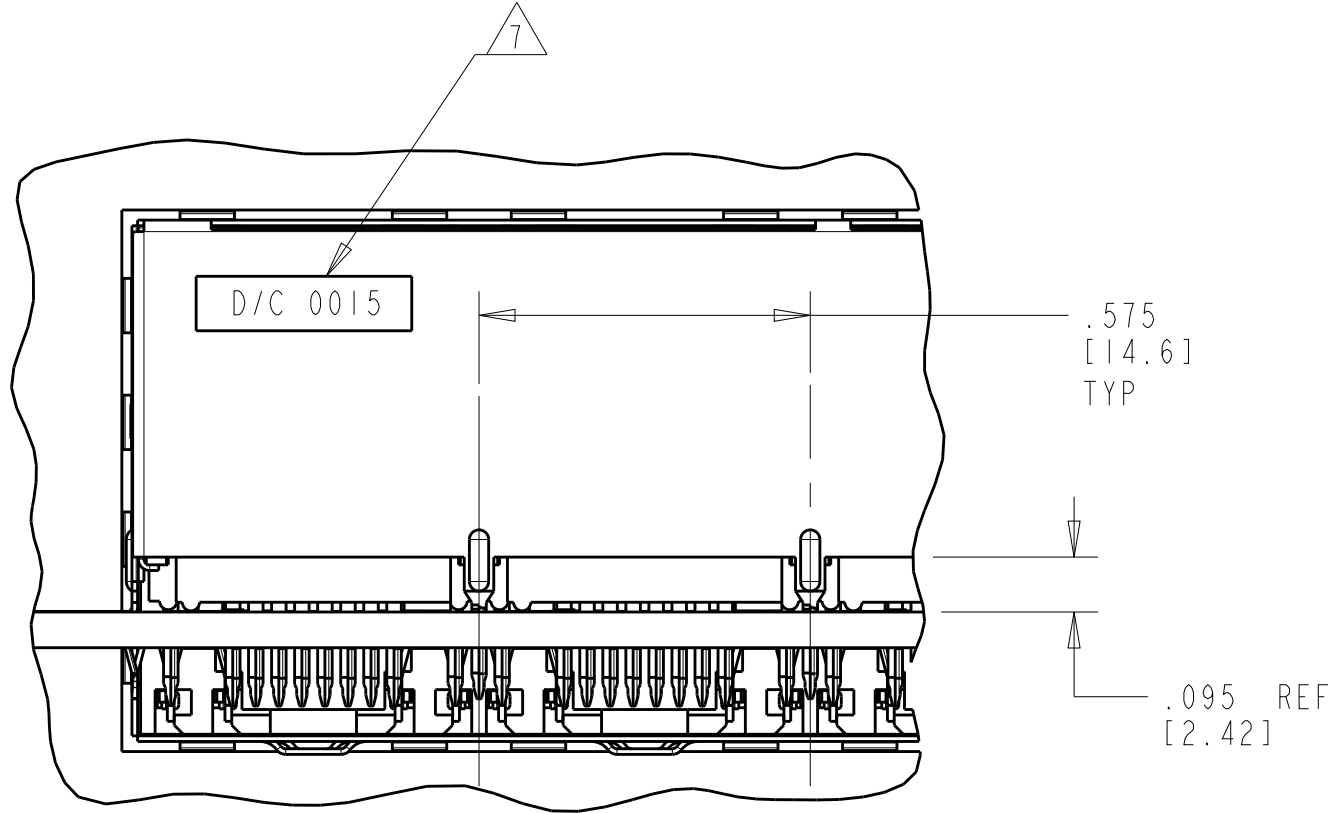
- △ HOUSING: PBT POLYESTER, BLACK, UL 94V-0.
TERMINALS: .030 THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 1.27µm MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 2µm MINIMUM THICK MATTE TIN IN ACTION PIN COMPLIANT PIN TERMINAL AREA OVER 1.27µm MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
SHIELD: .025 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03µm MINIMUM BRIGHT TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.
GROUND CLIPS: .025 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03µm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.
LIGHT EMITTING DIODE (LED): DIFFUSED EPOXY LENS, 12.95 CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PLATED WITH 8.89µm TIN/COPPER OVER 2.03µm SILVER OVER 1.02µm COPPER OVER 3.56µm NICKEL OVER 1.02µm COPPER UNDERPLATE.
LED ACTION PIN COMPLIANT PIN CONTACTS: .030 THICK BRASS PLATED WITH 2µm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL UNDERPLATE.
- JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68 SUBPART F.
 - ALL DIMENSIONS ARE NOMINAL UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 - TWO LEDS PER PORT, SIZE .079 X .118, SEE TABLE.
 - DRILLED HOLE DIA = .040±.001.
COPPER THICKNESS = .001-.003.
TIN THICKNESS = .0003 MIN.
 - DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
 - DATE CODE LOCATED ON REAR OF PART APPROXIMATELY AS SHOWN.
 - THESE FOUR SIDE PCB ACTION PIN GROUNDS AND CORRESPONDING PCB HOLES ARE REQUIRED ONLY ON 6116317-2, 6116317-3, 6116317-5, 6116317-6, 6116317-7, -9 AND 1--0.
 - SUGGESTED OPERATING CURRENT FOR LEDS IS 20 mA.



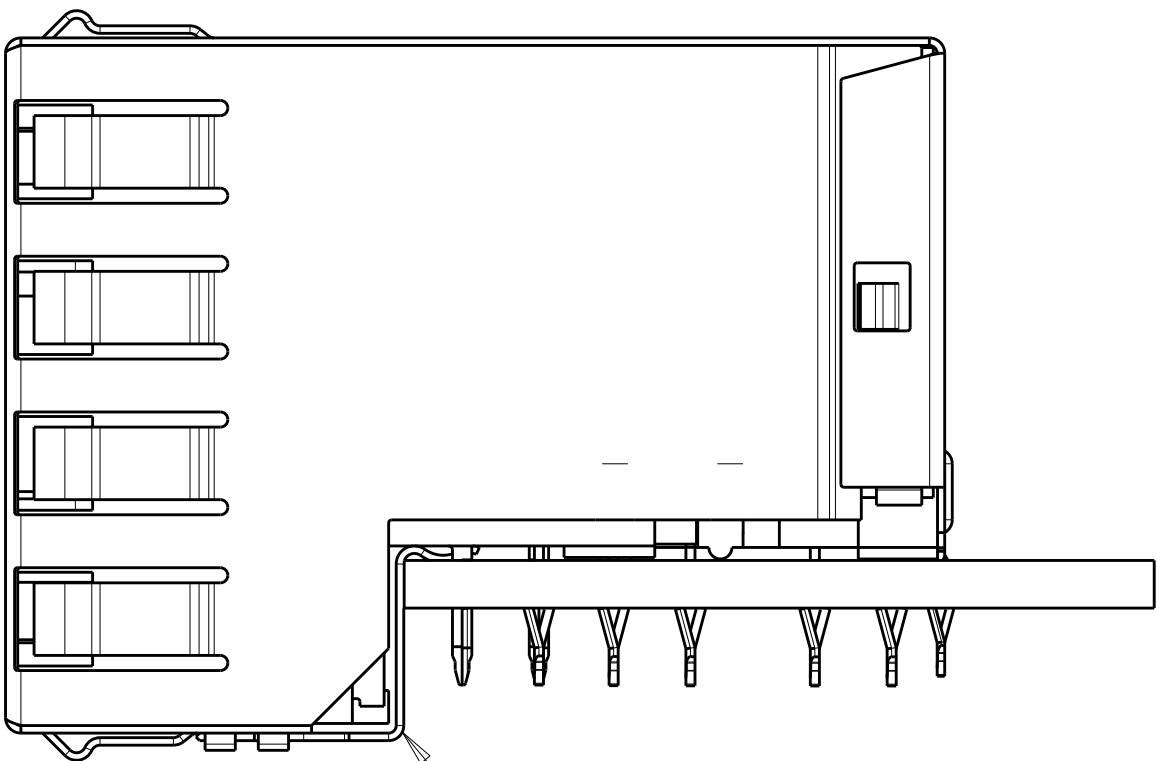
P/N 6116317-1, -8
SCALE 4:1



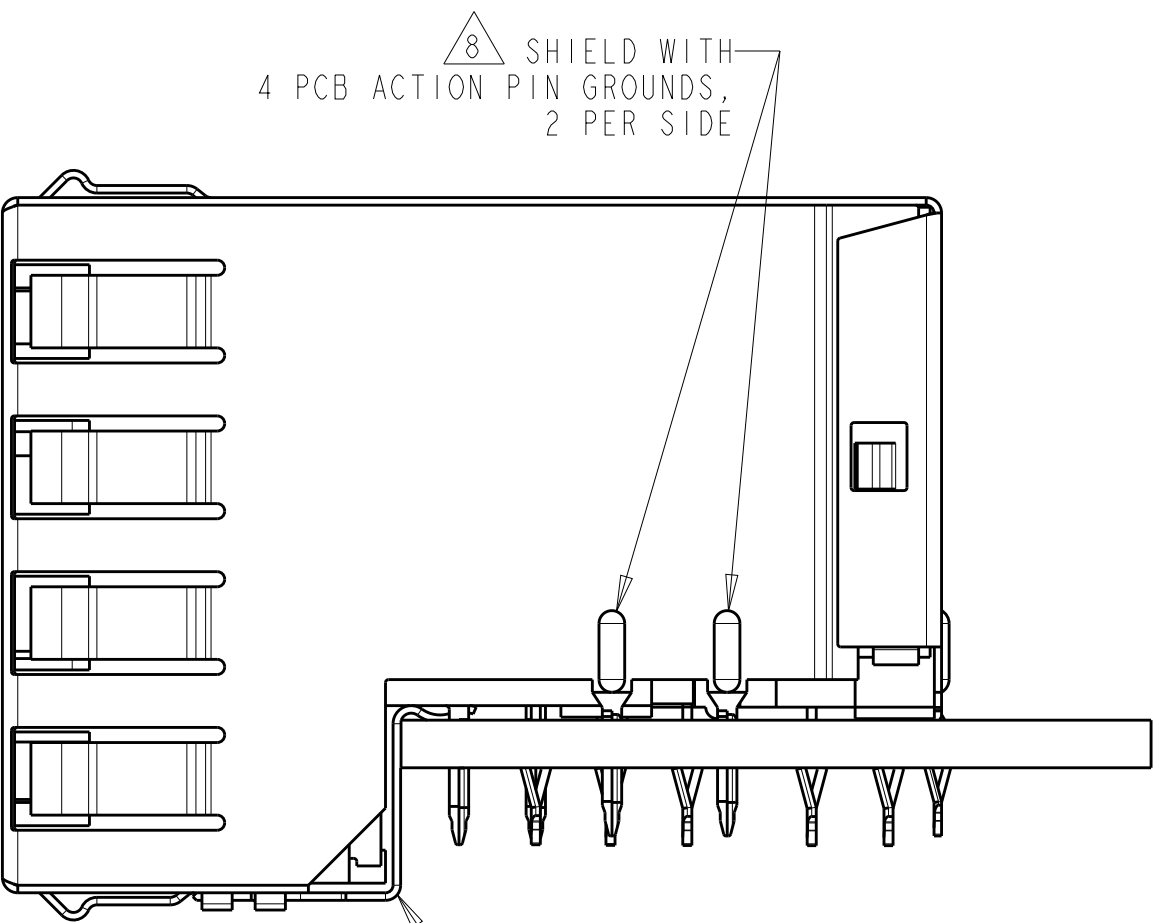
P/N 6116317-2, -5, -6, -7,
SCALE 4:1



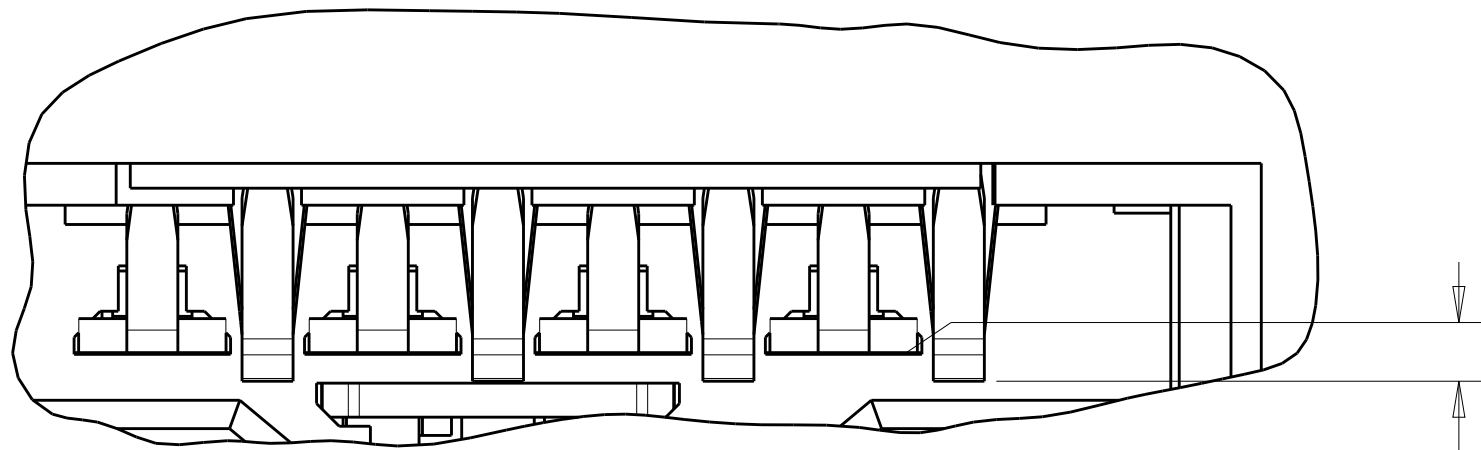
PARTIAL BACK VIEW



P/N 6116317-4
SCALE 4:1

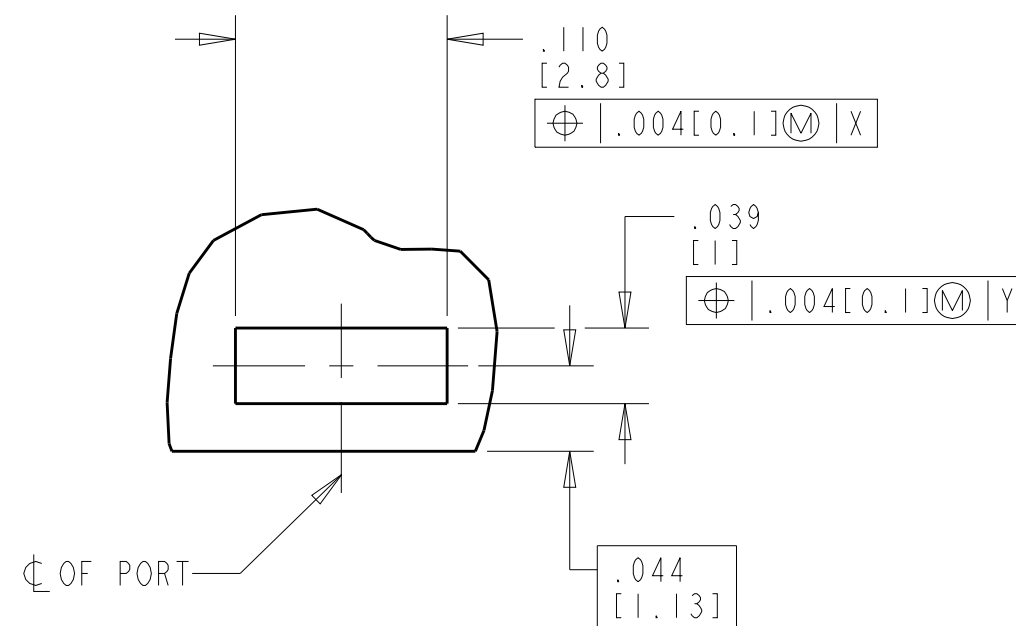


P/N 6116317-3, -9, -1/0
SCALE 4:1



DETAIL A
SCALE 15:1
TYPICAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L. VARELA CHK J. WESTMAN APVD S. FLICKINGER	23JUN2005 DOCKS 23JUN2005 23JUN2005	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES[mm]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES FINISH	± ± ± ±.005 [0.13] ±.005 [0.13] ± ±	PRODUCT SPEC 108-1854 APPLICATION SPEC 114-2160 WEIGHT-1 = 77.2 grams	NAME STACKED MODULAR JACK ASSEMBLY, 2X8 WITH LEDS, 8 POSITION, SHIELDED PANEL GROUND, OFFSET, CAT 5
MATERIAL	FINISH	114-2160	114-2160	SIZE A1	RESTRICTED TO
CUSTOMER DRAWING		SCALE 3:1	SHEET 1	OF 3	REV D



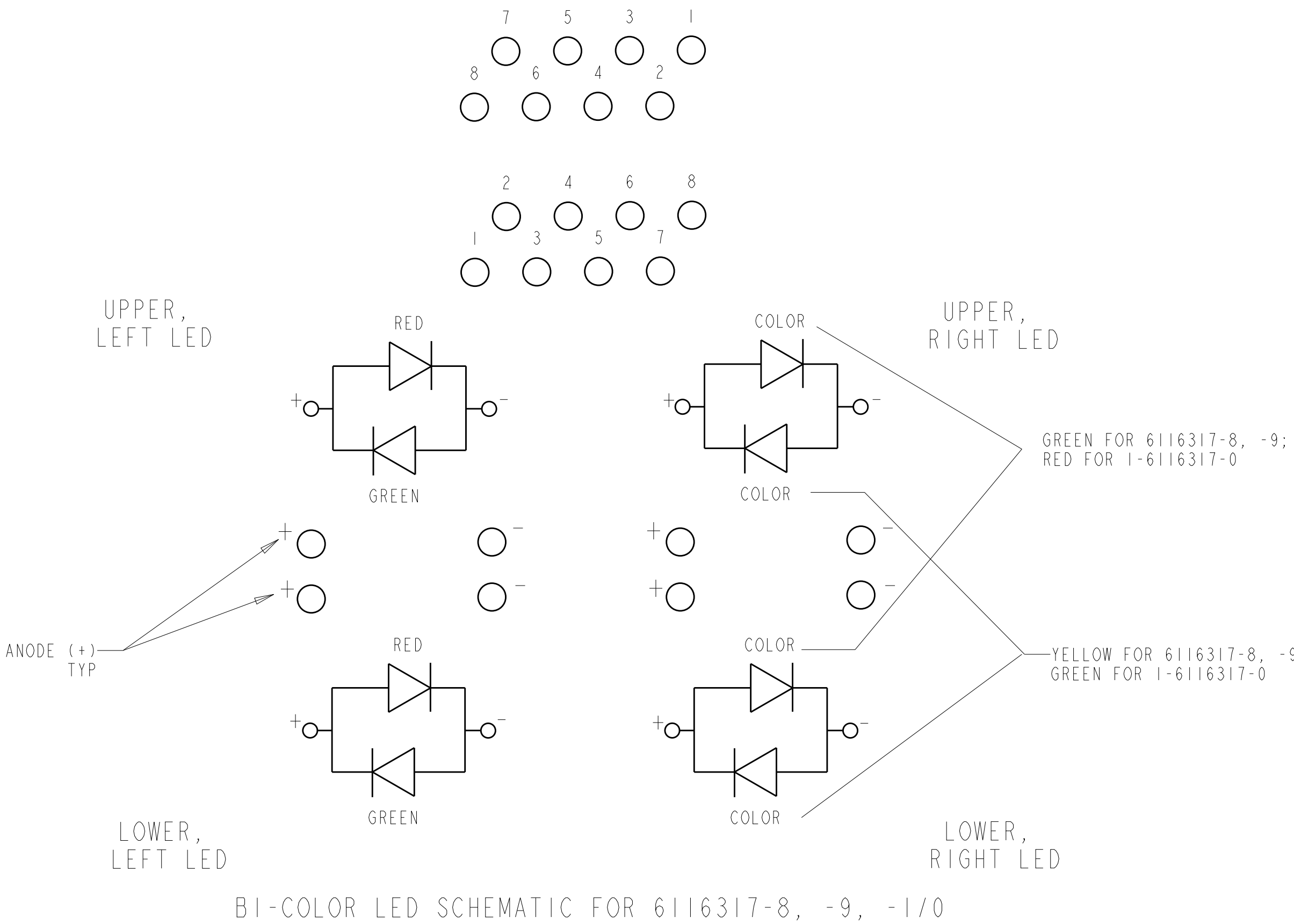
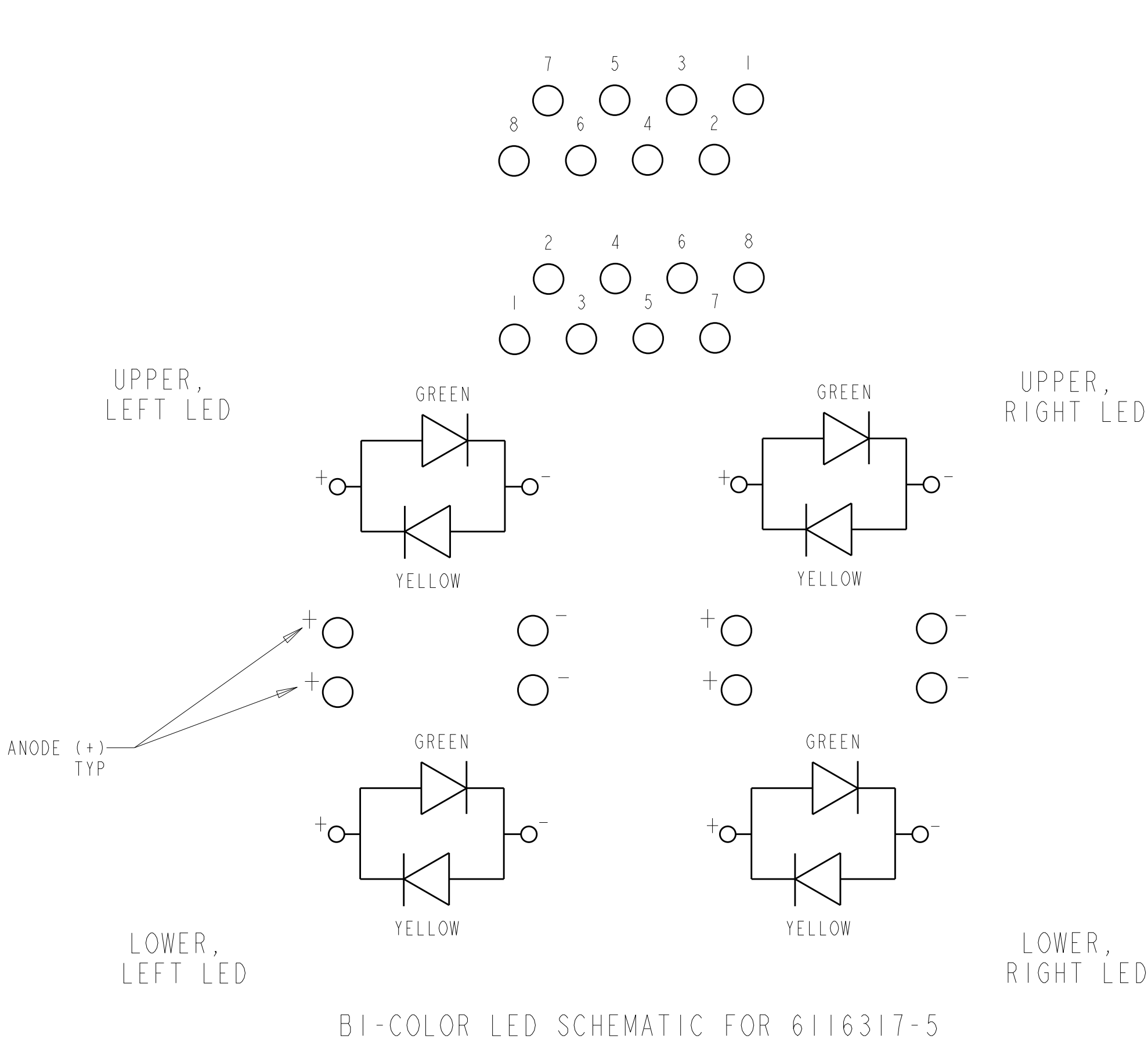
DETAIL B
THESE PLATED PADS REQUIRED FOR 6116317-3 & -4
PRODUCTS WITH GROUNDING CLIPS
SCALE 10:1
8 PLACES



SEE DETAIL B
FOR -3 & -4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				OWN VARELA 23JUN2005		 TE Connectivity	
				CHK WESTMAN 23JUN2005			
DIMENSIONS: INCHES[mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				NAME	
		Ø PLG ± .005 [0.13]				STACKED MODULAR JACK ASSEMBLY, 2X8 WITH LEADS, 8 POSITION, SHIELDED PANEL GROUND, OFFSET, CAT 5	
		PLG ± .005 [0.13]					
		ANGLES ±					
		FINISH					
MATERIAL	-	WEIGHT				77.2 grams	RESTRICTED TO
CUSTOMER DRAWING				A1		00779 C=6116317	
				SCALE		3:1	SHEET 2 OF 3
				REV		D	

LOC	DIST	REVISIONS					
AA	22	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L. VARELA CHK J. WESTMAN APVD S. FLICKINGER	23JUN2005 DOCKS 23JUN2005 23JUN2005	TE Connectivity		
DIMENSIONS: INCHES[mm]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC ANGLES FINISH	± ± ± ±.005 (0.13) ±.005 (0.13) ° -	PRODUCT SPEC 108-1854 APPLICATION SPEC 114-2160 WEIGHT 77.2 grams	NAME STACKED MODULAR JACK ASSEMBLY, 2X8 WITH LEDS, 8 POSITION, SHIELDED PANEL GROUND, OFFSET, CAT 5	SIZE A1
MATERIAL -				CAGE CODE 00779	DRAWING NO 6116317	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING				SCALE 3:1	SHEET 3	OF 3
				REV D		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9